



eiSos Taiwan

AI世代, HVDC架構介紹與設計注意事項

eiSos Taiwan

FAE: Bruce Tsai

WURTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

NVIDIA GPU與整機櫃TDP迭代整理

GPU型號	GPU TDP	機櫃型號	總機櫃TDP	
H100	700W	HGX H100	≈10 ~ 30kW	
B200	1200W	GB200 NVL72	≈130kW	
B300	1400W	GB300 NVL72	≈145kW	
Rubin	1800W	Vera Rubin NVL144	≈150kW	
Rubin Ultra	3600W	Rubin Ultra NVL576	≈600kW	

Source: TrendForce; 拓墣產業研究院整理, 2025/07



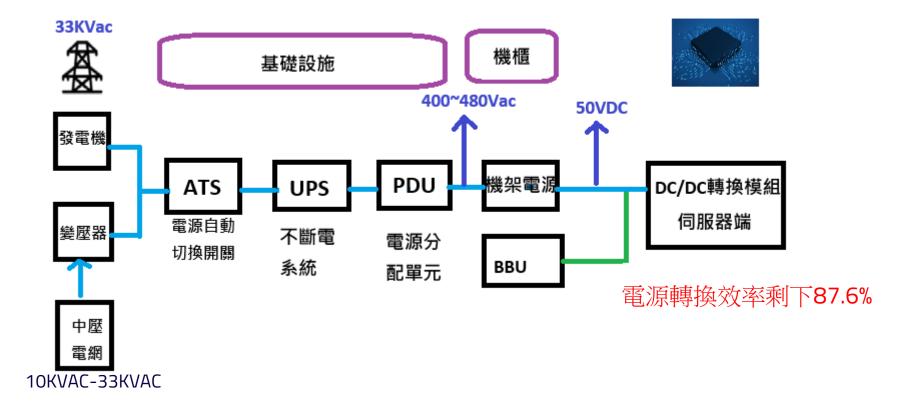
NVIDIA 的 AI 伺服器機櫃功耗已從 H100 時代的 10~30kW,提升至新一代 Rubin Ultra 平台的 600kW。未來伺服器機櫃甚至可能朝向 MW(百萬瓦)等級邁進。

為什麼需要HVDC?

- HVDC(高壓直流電)是一種利用高電壓直流電進行電力傳輸的技術,主要用於長距離、 大容量輸電,
- 相較於交流電(AC),HVDC在長距離傳輸下能顯著減少能量損耗,並且能提供更穩定的電力供應,目前也廣泛應用於現代數據中心。
- HVDC的優勢
 - 高效傳輸:
 - 在遠距離傳輸大容量電力時,HVDC比傳統交流電(AC)更有效率,可減少電力損失。
 - 節省成本:
 - 由於傳輸損耗較低,能減少電纜材料的使用,從而降低成本。
 - 穩定性:
 - HVDC提供更穩定的電力,這對於現代數據中心等高科技應用至關重要。
 - 整合再生能源:
 - 非常適合將來自風力發電場或太陽能發電廠的電力,從偏遠地區傳輸到城市。
 - 連接電網:
 - 可用於連接不同國家或地區的電網,實現電力互聯和支援。

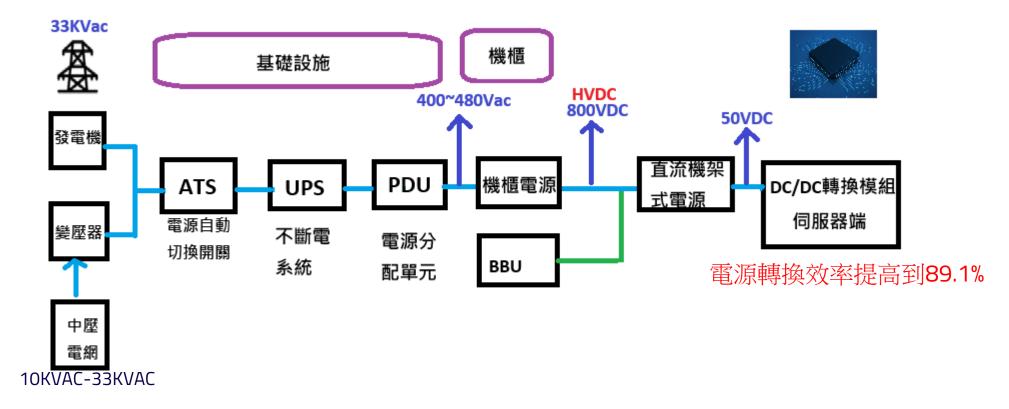


傳統 AC 架構



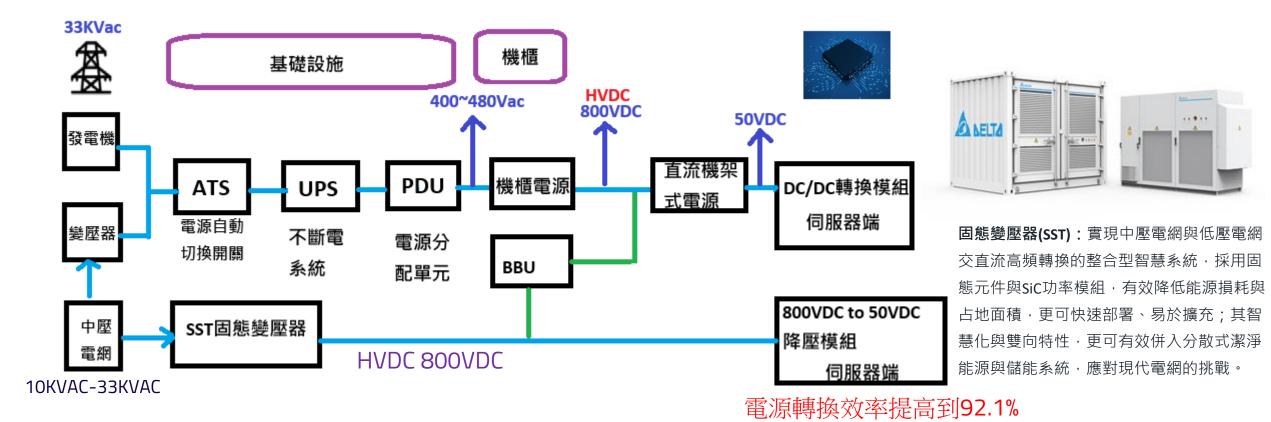
- 從傳統 AC 資料中心供電架構中(見上圖)可看到,市電經變壓器降壓後,先經由 UPS 系統並維持 400/480V 交流配電(圖紅圈處),之後經配電單元與機櫃電源模組,再到伺服器端,以 DC-DC 轉換(上圖橘圈處)將 50V 匯流排降到 0.65 V。
- 然而,由於使用冗長的多級轉換與低壓大電流導線,不僅增加銅耗,也讓端到端效率僅87.6%

過度式HVDC架構



- 第一種是前端區塊模組並未改變,是在獨立電源機櫃(上圖紅圈處)內轉換成 800V HVDC 配電,後轉給伺服器,亦即在後端利用 DC 配電單元傳輸 800V 直流電,在經由直流機架式電源,將電流降至 50V (上圖橘圈處)。
- 不過,這個方案由於仍需要經過 UPS 的多級轉換,仍屬於 HVDC 的過渡方案,能效部分達 89.1%,比傳統方案的 87.6% 提升 1.5 個百分點。

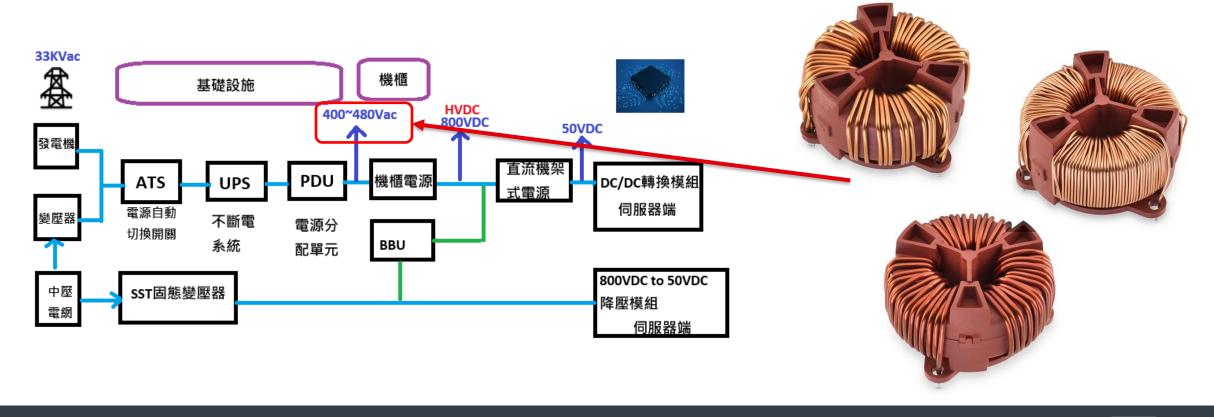
HVDC資料中心-使用SST



- 以一座 100 MW 規模的資料中心為例,採用 HVDC 每年可節省超過 4,300 萬度電,等於節省 360 萬美元電費,且大幅降低散熱與佈線的材料成本。

HVDC 設計建議

- **高壓直流機架式電源:**180kW及72kW AC-DC機架式電源可支援三相電源415V_{AC}至 480V_{AC}交流輸入電壓,並輸出800V_{DC}直流電,能源轉換效率最高達98%;另有90kW DC-DC機架式電源,可進一步降壓至50V_{DC}。
- 三相電源EMC濾波器,可參考我司760V/46A三相WE-TPB HV,可以減少傳導測試的低頻雜訊.



HVDC 設計建議

■ BBU:配置於HVDC架構中的BBU,具備電壓、電流異常與斷電保護,會需要使用超級電容,可參考我司規格.

WE Supercap

Product series with snap-in contacts

•Higher energy density than usual capacitors

Mounting style: Radial snap-in

•Life Cycles: 500000 Cycles

•Recommended soldering: Wave soldering

•Voltage: 2.7V

•Capacitance : 3F~350F

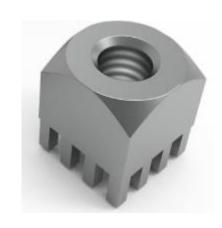


HVDC 設計建議

- e-Fuse模組:配置於HVDC架構中的PDU/CBU/BBU/DC機架式電源,具備電壓、電流異常與過溫保護功能.高電流Fuse 可以使用我司Redcube座橋接,請參考下圖.
- 1,500 kW液對液冷卻系統: 提供單台高達1,500 kW 的冷卻能力,可同時處理多台高密度AI機架的散熱需求。面對高功率散熱, 散熱模組也需要高電流連接器支援, 我司Redcube連接器, 最高單一顆可以承受350A最大電流.

WE Redcube

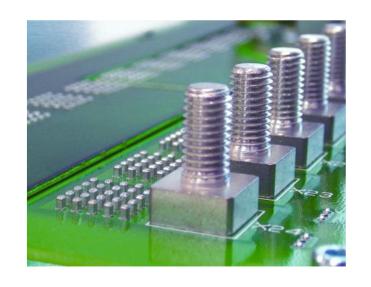
- Press-Fit 技術是不需要傳統焊接方式就能與PCB 連接.
- 機械可靠度比傳統焊接方式佳.
- 特別適合應用在高電流負載環境, 最高耐電流達300A.
- 不會有空焊與錫渣問題.
- 全系列產品德國製造



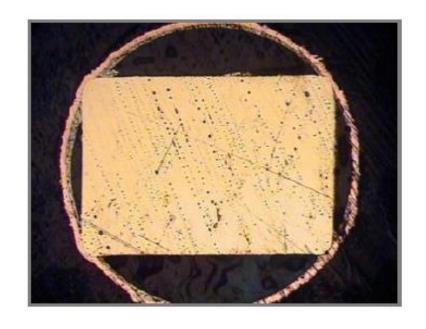


0

WE REDCUBE-PRESS FIT







- 貫穿孔上的鍍層與傳統的焊接式DIP件鍍層做法相似.
- 較傳統的焊接方式, Press fit 與PCB連接方式, 有較強的機械應力.
- Press-Fit Pin腳與貫穿孔 有較佳的電子特性連接.

低電壓HVDC 115V-380V



輸入: 196V-305VAC三相 輸出: 115V-350V/65A



輸入介面

- 輸入大電流端子,可以參考Redcube.
- 輸入端雷擊保護器,可以參考WE-VD







輸出介面

- 高壓電源輸出,可以參考WE-CMB
- ▶ Feedback 迴路,可以參考光耦合器





HVDC 電感耐壓

- 在高電壓時代,升降壓電路都會遇到電感耐壓不足的問題.
- 伍仕電子推出高耐壓電感,最大可以到400V,市場上的選擇不多.
- 最大耐電流可以到98.1A.
- 可以滿足市面上的升/降壓電路需求.

Electrical Properties:

Properties		Test conditions	Value	Unit	Tol.
Inductance	L		4.7	μН	±20%
Performance Rated Current 1)	I _{RP,40K}	$\Delta T = 40 \text{ K}$	98.1	Α	typ.
Saturation Current @ 30%	I _{SAT,30%}	IΔL/LI < 30 %	120.4	Α	
DC Resistance	R _{DC}	@ 20 °C	0.3	mΩ	±10%
Self Resonant Frequency	f _{res}		27.36	MHz	
Operating Voltage	V _{OP}		400	V	



Würth Elektronik 台灣官方 LINE 服務介紹

■ 一站式技術支援與加值服務平台

- 樣品申請 直接於LINE快速申請元件樣品需求
- 🧸 EMC Doctor 預約 線上預約專業EMC顧問,協助設計疑難
- ◆ 免費EMC 測試版申請 享受免費EMC測試版支援
- **模組開發版借用申請** 借用最新開發模組板進行功能預先測試
- Q 快速庫存查詢 − 真人即時查詢零件庫存

掃描 QR Code 加入官方LINE

立即體驗全方位工程師支援 🢡



Würth Elektronik Taiwan | Empowering Innovation Together



加入 Würth Elektronik 台灣官方 LINE

輸入通關密語:HVDC + 公司名稱 + 姓名

即可參加《Trilogy of Magnetics》抽獎活動!

EMI Filter Design, SMPS & RF Circuits – 5th Edition世界工程師口碑推薦的技術寶典

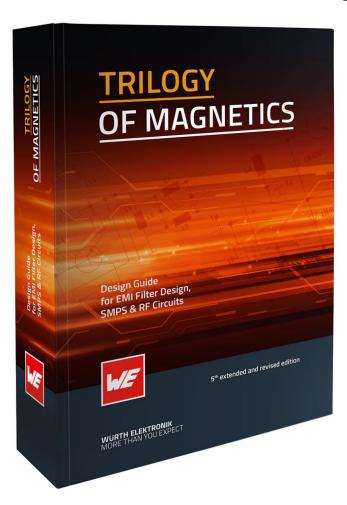


活動時間:今日研討會結束前



Trilogy of Magnetics English

EMI Filter Design, SMPS & RF Circuits – 5th Edition



- ➤ 三大核心主題:基礎、元件、應用 -詳細說明電感、濾波器、變壓器等元件的設計理論與實際應用,內容清 晰且具實務價值。
- ➤ 內容符合最新應用技術趨勢 新增能量擷取(Energy Harvesting)、無線電力傳輸(WPT)、SiC /
 GaN 功率元件應用與高頻濾波設計。
- ▶ 完整技術索引與公式集 附錄中包含電磁學公式、關鍵參數對照與快速查表工具。
- ➤ 工程師實用工具 -書中搭配 Würth Elektronik 的線上設計平台 REDEXPERT,可即時模 擬與設計電感行為。



THANK YOU THANK YOU